

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

深圳市英唐智能控制股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华西证券：卜灿华 深圳红荔湾投资管理有限公司：徐泽林 深圳市紫筹投资有限责任公司：周可君 陈彦辛
时间	2023年11月23日 14:00-16:00
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事长、总经理 胡庆周 董事会秘书 李昊 证券事务代表 闵文蕾
投资者关系活动主要内容介绍	一、基本情况介绍 公司董事会秘书李昊先生为投资者简单介绍了英唐智控的发展历程，主营业务为电子元器件分销，半导体元件、集成电路以及其他电子零部件的研发、制造、销售，软件研发、销售及维护等业务。重点介绍了公司近两年来向上游半导体行业转型进展和产品的规划布局，展示了公司研发的MEMS微振镜样品，并就产品工作原理及内部结构作了充分介绍。

二、提问交流环节

1、MEMES微振镜的应用场景有哪些？公司目前研发的MEMES微振镜进度如何？

答：公司研发的MEMS微振镜应用场景丰富，是车载激光雷达、汽车HUD、微投影仪、AR眼镜的核心部件之一。公司目前研发的MEMS微振镜规格有 $\phi 1.0\text{mm}$ 、 $\phi 4.0\text{mm}$ 、 $\phi 8.0\text{mm}$ ， $\phi 4.0\text{mm}$ 和 $\phi 8.0\text{mm}$ 的产品主要应用于车载激光雷达方向，其中4mm规格的已有样品订单，8mm规格的处于流片阶段，并预计将在2023年12月发布8mm规格的MEMS微振镜产品。

公司将尽最大的努力加快推进MEMS微振镜在终端激光雷达厂商和车厂的实际应用。根据项目当前的研发进度，预计2024年有望完成MEMS微振镜自动装配产线的组装及调试并开启批量销售。

2、公司与美国公司Synaptics合作的DDIC及TDDI，量产时间在什么时候？

答：公司2023年4月和8月先后与美国公司Synaptics就车载显示领域的两款产品（DDIC和TDDI）展开了授权合作。DDIC产品作为汽车屏幕显示驱动芯片，可主要应用于仪表盘、HUD、后视镜等非触控显示屏幕；TDDI产品作为集成显示+触控功能的驱动芯片，可主要应用于中控屏、副驾及后排等各种带触控功能的娱乐屏。前期公司在为DDIC产品积极打通对应的产品供应链通道，目前正在进行试产工作，预计本年底有小批量的销售实现；TDDI项目处于产品设计数据库的接收流程中，也在同步进行该型号产品的供应链体系搭建。

3、与美国公司Synaptics就车载显示芯片DDIC和TDDI合作，对公司有哪些影响？

答：公司与新思就DDIC和TDDI系列产品展开合作，能增加公司在车载触控与显示驱动器芯片业务领域的产品布局，大力发展公司在车载显示

	<p>领域相关产品，实现公司在车载液晶屏幕显示及触控应用场景的驱动芯片产品的设计、制造全覆盖。</p> <p>一方面，上述产品在国内终端客户与公司分销业务板块客户重叠度高，公司可利用自身品牌资源及渠道服务能力，快速将产品导入到客户，缩短批量销售周期，为公司带来销售收入；另一方面，目前国内车载显示驱动芯片市场主要被台湾厂商占据，随着供应链本地化优势的凸显，预计公司车载显示驱动芯片业务有望自2024年开始逐步扩大市场份额。</p> <p>4、公司未来两到三年，分销板块和芯片设计制造的销售占比大概如何？</p> <p>答：公司深耕电子元器件分销行业三十余年，公司凭借自身丰富的产品线和客户布局的广度及分销实力，能更好地把握代表科技创新方向的发展机遇。分销业务的良好运营能为公司提供稳定的现金流，更能为公司向上游芯片行业转型提供坚实的基础，在分销业务方面，公司努力保持现有客户和产线的稳定，继续维持稳中有进的态势。</p> <p>在芯片设计制造方面，公司目前主要有应用于车载激光雷达的MEMS微振镜以及应用于车载显示的DDIC、TDDI，随着产品研发的推进及市场逐步导入，未来这块销售将会逐步放量，占公司整体营业收入的比重也会不断加大。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年11月23日